

고전류밀도에서 페말로이 도금조건이 도금층 조성에 미치는 영향

Effects of the Permalloy Plating Conditions on the Composition of Electrodeposit in High Current Density Region

안지훈*, 전상현, 강 탁(서울대학교 금속공학과)

임태홍(한국생산기술연구원)

1. 서론

페말로이란 니켈과 철의 중량비가 80:20인 합금으로, 보자력이 작고 고주파수에서도 높은 유효 투자율을 가지고 있어, 여러 용도의 연자성 재료로 사용되고 있다.

현재까지의 연구는 일반적으로 수십 mA/cm^2 이하의 낮은 전류밀도 하에서 박막형태(수 μm 두께)의 페말로이를 제조하여 자기 헤드 등으로 사용하는 데에 목적을 두고 있으며, 페말로이 박판(수십 μm 두께)은 현재 압연재로서 코어 재료 등으로 쓰이고 있으나 고가의 수입품에 의존하고 있으며, 두께가 얇을수록 제조비용이 증가하는 단점이 있다. 따라서 전기도금법을 응용한 Electroforming process를 이용하여 페말로이 박판을 제조할 수 있다면 자체 기술로써 저렴한 가격으로 많은 수입 대체 효과를 볼 수 있을 것으로 기대되나, 전기도금법으로 박판재를 제조하기 위해서는 기존의 박막 도금법을 개량하여 박판재에 맞는 조건을 찾아주어야만 한다.

Fe-Ni 합금 도금의 경우 도금층의 특성뿐만 아니라, 비한 금속이 귀한 금속에 비해 많이 석출되는 이상합금현상이 많은 공정변수에 민감하기 때문에, 정확한 조성을 얻기 위해서는 이들의 제어가 중요하다.

2. 실험 방법

본 연구에서는 도금층을 독립적으로 사용하기 위해 스테인리스 음극 위에 도금을 한 후 이를 떼어내었으며, 음극으로는 니켈 판을 사용하였다.(각 전극의 면적 = $2\text{cm} \times 2\text{cm}$) 균일한 두께 분포를 얻기 위해 음극과 양극 사이 간격이 좁은 셀(플로우셀; 전극간 거리 = 0.3cm)을 고안하여 사용하였고, 펌프를 이용하여 용액을 순환시킴으로써 교반 속도를 조절하였다. 용액은 기존의 박막헤드용으로 사용하던 용액 중 고전류밀도용 용액을 사용하여 실험 중 Fe 조성을 변화시켜 보았으며, 도금층의 철함량은 ICP를 이용하여 측정하였다.

3. 결과 요약

본 실험 결과, 도금층의 철함량은,

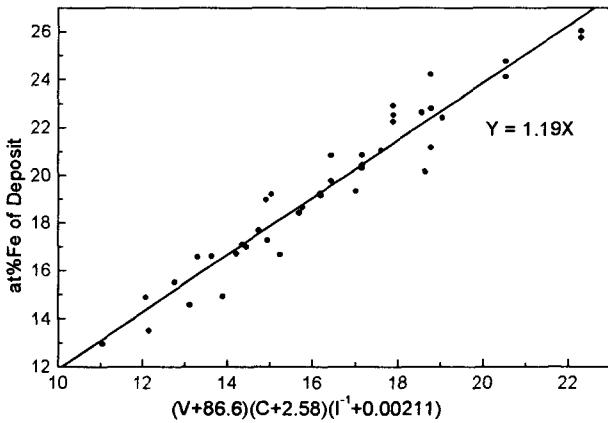
- (1) 전류밀도에 반비례한다. 용액 중의 철 조성이 니켈 조성에 비해 상당히 적기 때문

에(대략 1/12 이하), 철의 경우 한계전류밀도에 머무는 반면, 니켈은 전류밀도에 따라 전착되는 양이 많아지기 때문이다.

(2) 용액 중 철 조성에 비례 한다. 이는 한계전류밀도가 용액 중 이온의 농도 증가에 따라 직선적으로 증가하기 때문이다.

(3) 유속에 비례한다. 마찬가지로 한계전류밀도를 증가시키기 때문이다. 한계전류밀도는 음극 표면에서의 확산층 두께에 반비례하며, 실험을 통해 플로우셀에서 유속에 따라 확산층 두께가 감소함을 알 수 있었다.

이러한 결과를 토대로 위 그림과 같이 세가지 변수에 대한 도금층의 철함량을 정량화할 수 있었다. 여기에서 V는 전극 사이로 흐르는 용액의 평균 유속(cm/s)이고, C는 용액의 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 조성(g/L), I는 전류밀도(mA/cm^2)이다.



참고 문헌

- [1] 최영식, 박사학위 논문, 서울대학교 금속공학과, 1996년
- [2] S. S. Djokic & M. D. Maksimovic, 'Electrodeposition of Nickel-Iron Alloys', Mod. Aspects Electrochem., N. 22, Plenum Press, New York, 1992